BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES
ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES
ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.bodacc.fr
-

BODACC « A »

Annonce n° 2081

75 – PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Ventes et cessions

452 939 549 RCS Paris.
JITEC.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 105000.00 EUR.
Adresse : 37, rue du Général Foy, 75008 Paris.
Précédent propriétaire : 452 939 549 RCS Paris. **JITEC.**
Oppositions : Article L.236-15 du code de commerce.
Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : ORCOM OFEC Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 37 rue du Général Foy 75008 Paris Capital : 151200.00 EUR Numéro unique d'identification : 318434107 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : JITEC Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 37 rue du Général Foy 75008 Paris Capital : 105000.00 EUR Numéro unique d'identification : 452939549 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 1641971.00 EUR - passif de 1113237.45 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : néant. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 25.10.2024. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ORCOM OFEC : 25.10.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société JITEC : 25.10.2024 (au greffe du tribunal de commerce de Paris)..